

熱測定討論会講演要旨集頒布のお知らせ

第 55 回熱測定討論会講演要旨集

価格：3,300 円（税込，送料別）
会期：2019 年 10 月 24 日～26 日
会場：近畿大学東大阪キャンパス
内容：シンポジウム「熱測定と中性子散乱の相補利用」
ミニシンポジウム「熱測定が支える産業と社会」
金属・無機固体・セラミックス，生体・医薬・食品，
エネルギー・環境・熱測定基盤，高分子・有機，
磁性体・錯体，液体・溶液・集合体・界面，教育

第 54 回熱測定討論会講演要旨集

価格：3,300 円（税込，送料別）
会期：2018 年 10 月 31 日～11 月 2 日
会場：東京工業大学すずかけ台キャンパス
内容：ミニシンポジウム「産業を支える熱測定」～企業に
おける熱分析活用事例を学ぼう！～
チュートリアル「DSC の基礎と応用」
金属・無機固体・セラミックス，生体・医薬・食品，
高分子・有機物，磁性体・錯体，液体・溶液・集合
体・界面，教育

第 53 回熱測定討論会講演要旨集

価格：3,300 円（税込，送料別）
会期：2017 年 11 月 4 日～6 日
会場：福岡大学七隈キャンパス
内容：金属・無機固体・セラミックス，生体・医薬・食品，
教育，液体・溶液・集合体・界面，高分子・有機物，
熱測定基盤・磁性体・錯体

第 52 回熱測定討論会講演要旨集

価格：3,300 円（税込，送料別）
会期：2016 年 9 月 28 日～30 日
会場：徳島大学常三島キャンパス
内容：シンポジウム「生体分子と熱測定」
チュートリアル「熱測定・熱分析」
熱測定基盤，高分子・有機物，金属・無機固体・セ
ラミックス，生体・医薬・食品，溶液・溶液・集合
体・界面

お申込は，事務局まで，下記をご記入の上，電子メールに
てお送りください。

- (1) 書名
- (2) 送付先郵便番号・住所
- (3) 所属・部署
- (4) 氏名
- (5) 電話番号

折り返し，現品と請求書をお送りします。
見積書などご必要な方はお申込の際に記載願います。

日本熱測定学会
〒101-0032 東京都千代田区岩本町 1-6-7 宮沢ビル 601
TEL. 03-5821-7120 FAX. 03-5821-7439
E-mail: netsu@mbd.nifty.com